This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND APPARATUS FOR PRODUCING LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Patent Number:

JP9073075

Publication date:

1997-03-18

Inventor(s):

NAKAJIMA JUNJI;; INOUE KAZUO

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

Application Number: JP19950227998 19950905

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1333; G02F1/1339; G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to rapidly produce a high polymer dispersion type liquid crystal display element without the occurrence of unequalness and air bubbles and to produce with good reproducibility.

SOLUTION: Transparent electrodes 3, 4 are formed on the opposite surfaces of a pair of substrates 1, 2 at least one of which has translucency. Sealing materials 7, 8 are applied on a pair of these substrates 1, 2 in the state of providing at least either thereof with a discharge port 11. Spacers 9 are fixed and arranged on at least one opposite surface of a pair of the substrates 1, 2. A compsn. 10 of a liquid crystal material and a photopolymerizable resin material is dropped on one of a pair of the substrates 1, 2 and a pair of the substrates 1, 2 are superposed on each other. The substrate 2 having the translucency is irradiated with light in the state of pressing the substrates 1, 2 in such a manner that the compsn. 10 is diffused over the entire part between a pair of the substrates 1, 2, by which the phase sepn. of the liquid crystals and resin of the compsn. 10 is caused. The excess compsn. discharged from the discharge port 11 is removed and the discharge port 11 is sealed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-73075

(43)公開日 平成9年(1997)3月18日

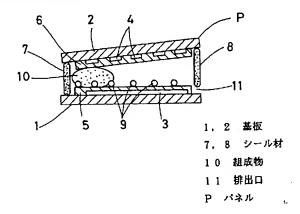
(51) Int.Cl. ⁶ G 0 2 F	1/1333 1/1339	酸別記号 500 500 505	庁内整理番号	F I G 0 2 F	1/1333 1/1339	5 0 0 5 0 0 5 0 5	技	桥表示箇所
				審査請求	未請求	請求項の数12	OL	(全 11 頁)
(21)出廢番号	}	特願平7-227998		(71) 出願人	松下電	器産業株式会社		
(22)出顧日		平成7年(1995)9	月5日	(72)発明者	千 中島 大阪府	:門真市大字門真! 潤二 :門真市大字門真! :式会社内		
				(72)発明者	新井上 大阪府		1006番均	也 松下電器
				(74)代理/	-	宮井 暎夫		

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製造装置

(57)【要約】

【課題】 ムラや気泡が発生することなく、高分子分散型液晶表示素子を迅速かつ再現良く製造できる。

【解決手段】 少なくとも一方が透光性を有した一対の基板1,2の対向面に透明電極3,4を形成し、一対の基板1,2のいずれか一方に排出口11を設けた状態でシール材7,8を塗布し、一対の基板1,2のうち少なくとも一方の対向面にスペーサ9を固着配置し、一対の基板1,2の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物10を滴下し、一対の基板1,2を重ね合わせ、組成物10が一対の基板1,2を重ね合わせ、組成物10が一対の基板1,2間全体に拡散するように基板1,2を押圧した状態で透光性を有した基板2に光を照射して組成物10の液晶と樹脂を相分離し、排出口11から排出された余分な組成物を除去し、排出口11を封止するものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一方が透光性を有した一対の基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配置する工程と、前記一対の基板の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下する工程と、前記一対の基板をシール部を設けずに重ね合わせる工程と、前記組成物が前記一対の基板間全体に拡散するように前記基板を押圧した状態で前記透光性を有した基板側から光を照射して前記組成物の液晶と樹脂を相分離させる工程とを含む液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】 少なくとも一方が透光性を有した一対の基板のいずれか一方に排出口を設けた状態でシール材を塗布する工程と、前記一対の基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配置する工程と、前記一対の基板の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下する工程と、前記一対の基板を重ね合わせる工程と、前記組成物が前記一対の基板間全体に拡散するように前記基板を押圧した状態で前記透光性を有した基板側から光を照射して前記組成物の液晶と樹脂を相分離させる工程とを含む液晶表示素子の製造方法。

【請求項3】 シール材が光重合性樹脂材料からなることを特徴とする請求項2記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項4】 一対の基板の対向面の周辺に排出口を設けた状態でシール材を塗布し、前記シール材に形成した排出口と反対側において前記一対の基板の一方に組成物を滴下することを特徴とする請求項2または3記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項5】 矩形の一対の基板の対向面の各周辺にシール材を塗布し、各辺のシール材にそれぞれ排出口を設け、前記一対の基板の一方の略中央に組成物を滴下することを特徴とする請求項2または3記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項6】 シール材が2重に施されていることを特徴とする請求項2,3,4または5記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項7】 少なくとも一方が透光性を有した一対の基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配置する工程と、前記一対の基板の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下する工程と、位置調整手段により前記一対の基板を位置調整しながら重ね合わせる工程と、前記組成物が前記一対の基板間全体に拡散するように前記基板を押圧した状態で前記透光性を有した基板側から光を照射して前記組成物の液晶と樹脂を相分離させる工程とを含む液晶表示素子の製造方法。

【請求項8】 基板の押圧工程で基板を加熱し、初期温度に戻した後光照射を行うことを特徴とする請求項1,2,3,4,5,6または7記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項9】 基板に照射される光が、1000 n m以

上の波長光と330nm以下の波長光が、照射光量の1%以下の量であることを特徴とする請求項1,2,3,4,5,6,7または8記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項10】 少なくとも一方が透光性を有した一対の基板のいずれか一方に排出口を設けた状態でシール材を塗布し、前記一対の基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配置し、前記一対の基板の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、前記一対の基板を重ね合わせてなるパネルに、透光性基板側から光を照射して液晶表示素子を製造する製造装置であって、

前記パネルを緩衝材を介して固定するパネル固定治具と、前記パネルの透光性基板上に設置した光拡散媒体と、この光拡散媒体を介して前記パネルを押圧する光透過性フィルムと、この光透過性フィルムならびに前記光拡散媒体を介して前記透光性基板側から光を照射するランプとを備えた液晶表示素子の製造装置。

【請求項11】 バネルの透光性基板上に光拡散媒体を設置せず、かつ光透過性フィルムに代えて光拡散フィルムを使用した請求項10記載の液晶表示素子の製造装置。

【請求項12】 光拡散処理を施した対向面にそれぞれ 基板を吸着固定する吸着部を有しかつ少なくとも一方を 昇降可能とした上下一対の恒温槽と、この恒温槽に接続 され恒温槽内に流体を循環させることにより前記基板温 度を一定に保つ循環ポンプと、前記下側の恒温槽に吸着 された基板上に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を 滴下するノズルと、前記恒温槽の外面側に設けたランプ と、前記恒温槽の外面側に設けたカカプ と、前記恒温槽の外面側に設けたれ前記一対の基板の重 ね合わせ位置を調整する位置調整手段とを備えた液晶表 示素子の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ディスプレイ、 光シャッター、プロジェクションテレビ等に利用される 液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製造装置 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示素子の中でも、配向処理を要さないため製造が容易なこと、偏光板を要さないため明るい表示が可能なことを利点とする高分子・液晶複合体を使った高分子分散型液晶素子が、ディスプレイとして着目されてきている。一般に、高分子分散型液晶素子とは、液晶を高分子材料組成物からなるマトリックス中に分散保持された液晶高分子複合体を、一対の電極付基板間に挟み込んだものであり、液晶の常光屈折率と高分子マトリックスの屈折率がほぼ一致するように構成されたものである。

【0003】すなわち、電圧無印加の状態で液晶は、前

記高分子マトリックスとの界面付近で、界面に対して略 平行に配向している。この状態で基板に垂直な光が入射 すると、高分子マトリックスの屈折率と液晶の屈折率と が異なった状態となるため、界面にて光が散乱する。基 板間に電圧を印加すると、正の誘電異方性を有すネマティック液晶の場合、液晶分子が電極面に対して略垂直に 整列し、入射光に対し、高分子マトリックスの屈折率と 液晶の常光屈折率とがほぼ一致するため、光が散乱され ることなく透過する状態となる。この性質を利用して、 光シャッター機能が可能となっている。

【0004】従来、液晶表示素子の製造方法には、一般的に以下に示す方法がある。一対の電極面を対向させた電極付基板に、スペーサを介し、基板の隙間を一定とし、注入口部1か所を設けて、基板周辺にスペーサを含ませたシール材を形成し、加圧し、均一セル厚とし、シール材を硬化させる。このようにして得られた一対のガラス基板よりなる空セルの隙間に、液晶材料を注入するのであるが、その方法として下記の例が挙げられる。

【0005】まず、真空ボンプを用いて、真空チェンバ内で空セルを十分に減圧し、注入口を液晶材料に浸す。その後、真空チェンバ内を大気圧に戻し、気圧差により液晶材料を充填し、注入口を樹脂で封口するという真空注入法がある。また、別の方法としては、空セル作りの際、注入口と反対側(対辺側)に排出口を設けて空セルとする。そして、この空セルに対し、注入口側に液晶材料を浸し、毛細管現象を利用して空セル内に液晶材料を充填し、注入口と排出口を樹脂で封口するという毛細管現象を利用する方法がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来から行われている製造方法(真空注入法、毛細管現象を利用する方法)には、幾つかの問題が存在する。まず、真空注入法の場合、高分子分散型液晶表示素子の製造では揮発性材料であるモノマーを使用するため、空セルを高真空とすることによって組成物も同時に減圧状態にさらされ、モノマーが揮発してしまうことがあり、製造が困難となる。

【0007】また、毛細管現象を利用する製造方法では、基板の形状や濡れ性等の影響を受け、ムラとなり易く、回り込み等で気泡として残る部分が発生したり、完全に表示部全体に再現良く注入することが困難で、注入に時間がかかることが挙げられる。したがって、この発明は、ムラや気泡が発生することなく、高分子分散型液晶表示素子を迅速かつ再現良く製造できる液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製造装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1の液晶表示素子の製造方法は、少なくとも一方が透光性を有した一対の 基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配 置する工程と、一対の基板の一方に液晶材料と光重合性 樹脂材料の組成物を滴下する工程と、一対の基板をシー ル部を設けずに重ね合わせる工程と、組成物が一対の基 板間全体に拡散するように基板を押圧した状態で透光性 を有した基板側から光を照射して組成物の液晶と樹脂を 相分離させる工程とを含むものである。

【0009】請求項1の液晶表示素子の製造方法によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下して重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。また、シール部がなく、製造工程を削減できる。

【0010】請求項2の液晶表示素子の製造方法は、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板のいずれか一方に排出口を設けた状態でシール材を塗布する工程と、一対の基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配置する工程と、一対の基板の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下する工程と、一対の基板を重ね合わせる工程と、組成物が一対の基板間全体に拡散するように基板を押圧した状態で透光性を有した基板側から光を照射して組成物の液晶と樹脂を相分離させる工程とを含むものである。

【0011】請求項3の液晶表示素子の製造方法は、請求項2において、シール材が光重合性樹脂材料からなることを特徴とするものである。請求項4の液晶表示素子の製造方法は、請求項2または3において、一対の基板の対向面の周辺に排出口を設けた状態でシール材を塗布し、シール材に形成した排出口と反対側において一対の基板の一方に組成物を滴下することを特徴とするものである。

【0012】請求項5の液晶表示素子の製造方法は、請求項2または3において、矩形の一対の基板の対向面の各周辺にシール材を塗布し、各辺のシール材にそれぞれ排出口を設け、一対の基板の一方の略中央に組成物を滴下することを特徴とするものである。請求項2~5の液晶表示素子の製造方法によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、シール材を塗布して重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。

【0013】請求項3の液晶表示素子の製造方法によると、シール材が光重合性樹脂材料からなるので、光照射により、組成物を硬化する際に、シール材も同時に硬化することができ、工程数を削減できる。請求項6の液晶表示素子の製造方法は、請求項2,3,4または5において、シール材が2重に施されていることを特徴とするものである。

【0014】請求項6の液晶表示素子の製造方法による

と、シール材を2重に施すことで、一対の基板の位置ずれを小さくすることができる。請求項7の液晶表示素子の製造方法は、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配置する工程と、一対の基板の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下する工程と、位置調整手段により一対の基板を位置調整しながら重ね合わせる工程と、組成物が一対の基板間全体に拡散するように基板を押圧した状態で透光性を有した基板側から光を照射して組成物の液晶と樹脂を相分離させる工程とを含むものである。

【0015】請求項7の液晶表示素子の製造方法によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、位置調整手段により一対の基板を位置調整しながら重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。

【0016】請求項8の液晶表示素子の製造方法は、請求項1,2,3,4,5,6または7において、基板の押圧工程で基板を加熱し、初期温度に戻した後光照射を行うことを特徴とするものである。請求項8の液晶表示素子の製造方法によると、基板を押圧する際に加熱することで、気泡を抜くことができ、気泡のない液晶表示素子を得ることができる。

【0017】請求項9の液晶表示素子の製造方法は、請求項1,2,3,4,5,6,7または8において、基板に照射される光が、1000nm以上の波長光と330nm以下の波長光が、照射光量の1%以下の量であることを特徴とするものである。請求項9の液晶表示素子の製造方法によると、透光性を有した基板側から、1000m以上の波長光と330nm以下の波長光が、照射光量の1%以下の量である光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。

【0018】請求項10の液晶表示素子の製造装置は、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板のいずれか一方に排出口を設けた状態でシール材を塗布し、一対の基板のうち少なくとも一方の対向面にスペーサを固着配置し、一対の基板の一方に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、一対の基板を重ね合わせてなるパネルに、透光性基板側から光を照射して液晶表示素子を製造する製造装置であって、パネルを緩衝材を介して固定するパネル固定治具と、パネルの透光性基板上に設置した光拡散媒体と、この光拡散媒体を介してパネルを押圧する光透過性フィルムと、この光透過性フィルムならびに光拡散媒体を介して透光性基板側から光を照射するランプとを備えたものである。

【0019】請求項11の液晶表示素子の製造装置は、 請求項10において、パネルの透光性基板上に光拡散媒 体を設置せず、かつ光透過性フィルムに代えて光拡散フィルムを使用したものである。請求項10,11の液晶表示素子の製造装置によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、シール材を塗布して重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。

【0020】請求項12の液晶表示素子の製造装置は、 光拡散処理を施した対向面にそれぞれ基板を吸着固定する吸着部を有しかつ少なくとも一方を昇降可能とした上下一対の恒温槽と、この恒温槽に接続され恒温槽内に流体を循環させることにより基板温度を一定に保つ循環ボンプと、下側の恒温槽に吸着された基板上に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下するノズルと、恒温槽の外面側に設けたランプと、恒温槽の外面側に設けられ一対の基板の重ね合わせ位置を調整する位置調整手段とを備えたものである。

【0021】請求項12の液晶表示素子の製造装置によると、恒温槽で吸着された一対の基板のうち下側の恒温槽に吸着された基板上にノズルより組成物を滴下し、恒温槽を移動し位置調整手段にて重ね合わせ位置を調整しながら一対の基板を重ね合わせ、さらに光照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。

[0022]

【発明の実施の形態】

第1の実施の形態

この発明の第1の実施の形態について、図1ないし図3に基づいて説明する。図1は、液晶表示素子の製造工程途中の概略断面図である。図において、1,2は一対の基板であり、少なくとも基板2は透光性材料にて形成されている。また、両基板1,2の対向面には、透明電極3,4が形成されており、各透明電極3,4上には絶縁膜5,6が形成されている。

【0023】そして、基板2の対向面の周辺にシール材7,8を塗布する。シール材8には排出口11を形成しておく。また、基板1の対向面にスペーサ9を固着配置する。さらに、排出口11と反対側において基板1に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物10を滴下し、排出口11と反対側において一対の基板1,2を重ね合わせる。

【0024】このように構成したパネルPを、図2および図3に示す液晶表示素子の製造装置にセットし、光を照射する。図において、20はパネルPを固定するパネル固定治具、21はランプ、22はパネル固定治具20とランプ21の間に設けた天版、23は光透過性フィルムシートである。パネル固定治具20と光透過性フィルムシート23にて、パネルPの基板1、2間に所定の隙間が生じるように挟み込んで押圧する。

【0025】パネル固定治具20には、緩衝材24が設けられており、この緩衝材24にパネルPを設置し、さらにパネルPの基板2上に光拡散媒体25を設置する。また、天版22にはランプ21の光をパネルPに透過するための開口28が形成されており、その開口28に熱線吸収フィルター26ならびに紫外線カットフィルター27が設置されている。

【0026】ランプ21の光は、熱線吸収フィルター26にて赤外線をカットされ、さらに紫外線カットフィルター27にて紫外線をカットされ、光透過性フィルムシート23および光拡散媒体25を通ってパネルPに照射される。そして、押圧を解除し、パネルPの排出口11から排出された余分な組成物10を拭き取り、排出口11を紫外線硬化性樹脂等で封止する。このようにして、液晶表示素子が得られる。

【0027】このように構成された液晶表示素子の製造 方法および液晶表示素子の製造装置によると、基板1に 組成物10を滴下し、シール材7,8を塗布して重ね合 わせ、光照射した後余分な組成物を除去することによ り、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状 や濡れ性の影響を受けずに製造できる。したがって、ム ラなく、回り込み等による気泡の発生を回避し、短時間 で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く 製造することができる。また、押圧解除後でも、気泡が 混入することもなく、均一なセル厚の液晶表示素子が得 られる。

【0028】第2の実施の形態

この発明の第2の実施の形態について、図4に基づいて 説明する。図4は、液晶表示素子の製造工程途中の概略 断面図である。図において、41,42は矩形に形成さ れた一対の基板であり、少なくとも基板42は透光性材 料にて形成されている。また、両基板41,42の対向 面には、透明電極43,44が形成されており、各透明 電極43,44上には絶縁膜45,46が形成されてい る。各基板41、42の対向面の周辺部にシール材3 9,40を塗布し、周囲の各辺のシール材39,40に それぞれ排出口37,38を形成する。また、基板41 の対向面にスペーサ47を固着配置する。さらに、基板 41の略中央に液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物4 8を滴下し、一対の基板41,42を重ね合わせる。 【0029】このように構成されたパネルP'を、図2 および図3に示した液晶表示素子の製造装置にセットし て、光照射を行い液晶表示素子を得る。このように構成 された液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製 造装置においても、第1の実施の形態と同様の効果が得 られる。なお、シール材を塗布せずに、ガラス基板4 1,42を重ね合わせてもよい。この場合、スペーサ4 7を固着配置してあるので、ガラス基板41,42間に は所定の隙間が形成され、光照射により組成物48を硬 化させ、かつ押圧によりはみ出した組成物48を除去す ることで液晶表示素子が得られる。組成物48を滴下する位置は、ガラス基板41の略中央が好ましく、またガラス基板41,42の形状は矩形に限らない。

【0030】第3の実施の形態

この発明の第3の実施の形態について、図5に基づいて説明する。図において、50,51は上下に配置した昇降可能な恒温槽であり、恒温槽50,51には基板60,61を真空吸着できるように基板四つ角部に相当する部分に真空ボンプと連動した吸着口52,53が設けられている。恒温槽50,51の基板60,61と接する面は、光拡散処理が施されており、また恒温槽50,51に外部から流体を循環ボンプで取り込み排出を繰り返すように循環させることによって、基板60,61の温度を制御できる機能がある。恒温槽50,51に、上下の基板60,61を吸着させ、基板60,61が所まれて表板60,61は、それぞれ透光性を有し、かつ対向面に透明電極が形成されており、一方の対向面にはスペーサが固着配置してある。

【0031】そして、基板60に対し、組成物を所望過剰に滴下ノズル54より滴下し、位置調整手段55を使って位置を調整しながら恒温槽51を下降し、精度良く基板60,61を重ね合わせ、かつ基板60,61間に所定の隙間がでるように押圧する。その状態で、恒温槽50,51を介して上下方向から実施の形態1と同様の処理(熱線吸収フィルター,紫外線カットフィルター介在)を施したランプ57,58の光を照射する。その後、基板60,61の吸着を解除し、恒温槽51を上昇させ、液晶表示素子を取り出す。

【0032】このように構成された液晶表示素子の製造方法および液晶表示素子の製造装置によると、恒温槽50、51で吸着された一対の基板60、61のうち基板60に滴下ノズル54より組成物を滴下し、恒温槽51を下降して一対の基板60、61を重ね合わせ、さらに光照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。したがって、ムラなく、回り込み等による気泡の発生を回避し、短時間で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く製造することができる。また、押圧解除後でも、気泡が混入することもなく、均一なセル厚の液晶表示素子が得られる。

[0033]

【実施例】この発明の実施例について説明する。なお、各実施例の特性評価は、以下のように行う。得られた液晶表示素子に垂直な方向の光変調性能について、大塚電子製LCD-5000を用い、測定周波数30Hz,受光角2.8°,30℃の条件で電気光学特性を測定した。

【0034】測定結果は、電圧無印加(もしくは無印加)状態の光遮蔽能力を最大限出している状態での光透 過率をT₀(%)、電圧変化によって最大限光が透過す る光透過率を T_{max} (%)、 T_0 を0%で T_{max} を100%とした上で、光透過率が1 0%となる時の3 0Hz交流信号の印加電圧を V_{10} (V_{ros})、同様に光透過率が9 0%となる印加電圧を V_{90} (V_{ros})、CR (コントラスト) = T_{max} / / ならびに V_{90} / V_{10} である。

【0035】また、電圧保持特性(電圧保持率)HRの評価は、パネルの上下電極間に、図6に示すように、V₀=5V、60μsのパルスを30Hz周期で加え、パルスとパルスの間は電極間をオープンにして、電極間電圧をモニタした。パネルの電極間電圧は時間とともに変化し、電圧保持率HRは、電圧変化が全く起こらない場合(矩形部の面積)と、電極間電圧波形の面積(斜線部)の比で表される。なお、測定温度は60℃とした。

【0036】実施例1

この実施例は、第1の実施の形態に対応するものであって、図1ないし図3を用いて説明する。基板1,2となるガラス基板の各対向面に、ITO(Indium Tin Oxide)からなる透明電極3,4を所望のパターンに形成する。絶縁膜5,6は、日本合成ゴム製AL5417樹脂を塗布し、80℃,1分間加熱後、190 ℃,30分間放置して形成する。

【0037】ガラス基板2の周辺部に、排出口11を形 成してシール材7,8を塗布する。シール材7,8とし ては、エポキシエステル3002M(共栄社油脂化学工業 (株) 製) 98wt%と、ダロキュア1173 (メルク社製) 2wt%よりなる20℃における粘度が約30000cpsのもの に、約0.3wt %スペーサ10μmの真し球B-10μ (触媒化成工業(株)製)を含ませたものを使用する。 【0038】ガラス基板1にスペーサ9を固着配置す る。スペーサ9として、固着スペーサ真し球AB-4-10μ (触媒化成工業 (株) 製)を散布し、140℃, 2 時間放置し、固着させる。これによって、滴下組成物に よってスペーサ9が流されてしまうのを防げる。スペー サ9のあるガラス基板1側の排出口11の反対側に、所 要量過剰の組成物10を滴下する。組成物10は、液晶 材料と光重合性樹脂材料の混合物であって、液晶材料と してはTL213 (N-I point =87.7 ℃, n_e =1.766, n 。=1.527〕(メルク・ジャパン(株)製)77.08㎡ %を 使用する。また、光重合性樹脂材料としては、モノマー 材料として2-エチルヘキシルアクリレート (ナカライテ スク (株) 製) 21.5wt%、オリゴマー材料としてビスコ ート#3700 (大阪有機化学工業 (株) 製)1.30wt%、光 硬化開始剤としてダロキュア1173 (メルク社製) 0.07 は %、ルシリンTPO (BASF社製) 0.05wt%からなるもの を使用する。

【0039】続いて、透明電極3,4が対向するように、両ガラス基板1,2を重ね合わせてパネルPとし、図2,図3に示す液晶表示素子の製造装置のパネル固定治具20に緩衝材24を介して固定する。そして、パネルPの光照射側のガラス基板2上にオパール型拡散板FF

0-150S-1 (シグマ光機 (株) 製) からなる光拡散媒体2 5をエチレングリコールを介して重ね合わせる。さら に、パネルPのガラス基板1,2間に所定の隙間が生じ るように、パネル載置面を25℃の均一な温度に保った パネル固定治具20と、光透過性フィルムシート23と で挟み、押圧する。

【0040】ガラス基板1,2間に所定の隙間がでてい る条件下で30秒間放置後、押圧状態のまま、超高圧水 銀ランプCHM-3000((株)オーク製作所製)21を用い て、パネルPのガラス基板2に光を照射する。ランプ2 1とパネルPとの間には、ガラス製熱線吸収フィルター HAF-50S-30H (シグマ光機(株)製)26を2枚設置 し、赤外線(0.8 μm波長以上)の透過率が約0%とな るようにし、次にその熱線吸収フィルター26とパネル Pとの間に、ガラス製紫外線カットフィルターUV-3 5 (東芝 (株) 製) 2 7を設置し、350 nm未満の波長 光を透過させないようにして、パネルPに360 nm付近 の紫外線強度が13mW/cm²となる光を3分間照射する。 【0041】続いて、押圧を解除し、パネルPの排出口 11から排出された余分な組成物材料をふき取り、排出 口11を紫外線硬化性樹脂等で封止する。こうして得ら れた液晶表示素子の特性評価を、表1の実施例1の欄に 示す。この実施例によると、ガラス基板1,2間の隙間 ムラや気泡混入等の問題もなく、均一な高表示品位を有 する液晶表示素子を得ることができる。また、シール材 7,8を光重合性樹脂材料にて形成することにより、光 を照射して組成物10を硬化する際に、シール材7,8 も同時に硬化することができ、工程数を削減できる。さ らに、表1より、保持率HRは96.8%であり、たいへん **優れていることがわかる。**

【0042】なお、紫外線強度は実施例に示されている強度のみに限定されるものではなく、3 mW/cm²~160 mW/cm²であれば、本発明の特徴を有するものが得られることが確認できた。また、ガラス基板2に照射される光は、1000 n m以上の波長光と330 n m以下の波長光が、照射光量の1%以下の量となるように処理を施せばよい。また、素子のセル厚も10μmに限定されるものではない。また、基板温度を実施例では25℃としたが、この値に限定されるものではない。しかし、基板温度を一定に制御せずに製造すると、製造再現性が悪く、同一の素子を得るのが困難となる。

【0043】比較例1

実施例1に対する比較例を示す。すなわち、実施例1のガラス基板1,2に対し、絶縁膜5,6を施す処理をしなかったものを使用し、同様の作製を行った。こうして得られた液晶表示素子の特性評価を表1の比較例1の間に示す。表1より、保持率HRは86.6%となり、実施例1の保持率HR96.8%に比べ悪くなることがわかる。

【0044】比較例2

実施例1に対する他の比較例を示す。すなわち、実施例

1の350 nm紫外線カットフィルター27を使用せずに、光照射を行って作製した。こうして得られた液晶表示素子の特性評価を表1の比較例2の欄に示す。電気光学特性は緩やかな特性を示し、保持率HRも92.7%と若干悪くなることがわかる。

【0045】実施例2

第1の実施の形態に対応する他の実施例を示す。すなわち、この実施例は、実施例1に対し、シール材7,8に熱硬化性樹脂であるストラクトボンドXN-21-S〔三井東圧化学(株)製〕を使用した。まず、実施例1と同様に、絶縁膜5,6を施したガラス基板1,2を用意し、ガラス基板2の周辺部にストラクトボンドXN-21-Sに、約0.3wt%スペーサである真し球B-10.0μ〔触媒化成工

業(株)製]を含ませたものをシール材7,8のように 組成物排出口が形成されるように塗布形成し、その塗布 形成された基板2を90℃,20分間加熱放置する。そ の20分加熱終了までに、固着スペーサ9を実施例1と 同様に固着させた基板1を用意しておき、後は実施例1 と同様に作製する。光照射を終えた後、表示素子を恒温 槽にて150℃,2時間放置後、恒温槽から取り出し、液 晶表示素子が完成する。こうして得られた液晶表示素子 の特性評価を表1の実施例2の欄に示す。表1より、保 持率HRが%.4%であり、たいへん優れていることがわ かる。

【0046】 【表1】

	実施例 1	比較例1	比較例 2	実施例 2	
Т. (%)	0, 09	0.11	0.09	0.10	
Т (%)	81.8	81.4	80.9	81.6	
V 10 (V)	4. 2	4. 0	3.8	4. 2	
V (V)	5.8	5. 5	5. 7	5. 9	
CR	909	7 4 0	899	8 1 6	
V / V 10	1. 38	1. 3.8	1, 50	1.40	
保持率HR	96.8	86.6	92.7	96.4	

【0047】実施例3

第2の実施の形態に対応する実施例を示す。すなわち、この実施例は、図4に示すように、各ガラス基板41,42の対向面の周辺部に塗布したシール材39,40も長方形をなす。そして、各辺のシール材39,40の中央部に、組成物排出口37,38を形成し、かつガラス基板41,42の四つ角部においてもシール材に組成物排出口(図示せず)を形成する。また、組成物48は、ガラス基板41の中央部に滴下する。なお、これ以外は、実施例1と同様の作製方法を行う。こうして得られた液晶表示素子の特性評価を表2の実施例3の欄に示す。

【0048】この実施例によると、実施例1の液晶表示素子よりも気泡が残り難く、均一な液晶表示素子を再現良く製造でき、歩留まりも向上する。また、表2より、保持率HRが97.0%であり、たいへん優れていることがわかる。

実施例4

第2の実施の形態に対応する他の実施例を示す。

【0049】この実施例は、実施例3における各辺のシール材39、40の形成部より、1mm程内側にもシール材(図示せず)を形成し、2重のシールとしたものである。それ以外は、実施例3と同様の方法で作製を行った。こうして得られた液晶表示素子の特性評価を表2の実施例4の間に示す。この実施例によると、ガラス基板41、42の重ね合わせ時の位置ずれがほとんどなく、

再現良く製造できる。また、表2より、保持率HRが95.9%であり、たいへん優れていることがわかる。なお、この2重のシール構造を実施例1に適用してもよい。

【0050】実施例5

第2の実施の形態に対応するさらに他の実施例を示す。 この実施例は、実施例3において、光照射側基板上に光 拡散媒体を設置せず、光透過性フィルムシートに代えて 光拡散フィルムシートを用いたことを特徴とするもので ある。それ以外は、実施例3と同様の方法で作製を行 う。こうして得られた液晶表示素子の特性評価を表2の 実施例5の欄に示す。

【0051】この実施例によると、パネルP′を液晶表示素子の製造装置にセットする際に、光拡散媒体を施す手間が省ける。また、表2より、保持率HRが95.2%であり、たいへん優れていることがわかる。なお、この構成を実施例1に適用してもよい。

実施例6

第3の実施の形態に対応する実施例を示す。

【0052】図5において、恒温槽50,51は、基板60,61と接する面が光拡散処理を施された石英,ガラス,樹脂等からなり、本実施例では石英製恒温槽を使用する。恒温槽50,51は、少なくとも上側の恒温槽51が昇降可能となっている。また、恒温槽50,51内に循環ボンプで循環させる流体として、例えば水を使用する。恒温槽50,51には以上の実施例と同様の絶

緑膜形成処理およびスペーサ固着を施した基板60、6 1を吸着させ、水の循環によって基板60、61が25 ℃となるように恒温槽50、51を制御する。また、基 板60に対し、以上に示した実施例と同組成物を所望過 剰に滴下ノズル54より滴下する。

【0053】また、位置調整手段55には、CCDや拡大鏡等を使用するが、本実施例ではCCDを使用する。CCD55としては、例えば、W-CD52(松下電器産業(株)製)のCCDシステムを使い、基板重ね合わせ位置をTVモニター56にてモニターしながら、恒温槽51を下降し、精度良く基板60,61を重ね合わせ、かつ基板60,61の隙間が所定の値となるように押圧し、その状態で、恒温槽50,51を介して上下方向か

ら実施例1と同様の処理(フィルター介在)を施した光を照射する。その後、基板60,61の吸着を解除し、恒温槽51を上昇させ、液晶表示素子を取り出す。こうして得られた液晶表示素子の特性評価を表2の実施例6の欄に示す。

【0054】この実施例によると、液晶表示素子にはシール部がなく、製造工程を削減でき、かつムラや気泡のない均一な液晶表示素子を歩留まり良く製造することができる。また、表2より、保持率HRが97.1%であり、たいへん優れていることがわかる。

【0055】 【表2】

	実施例3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	
T. (%)	0, 09	0,09	0.13	0.08	
T (%)	81.9	81.7	81.8	80.9	
V 10 (V)	4. 2	4.3	4. 2	4.3	
V (V)	5.8	5. 9	5. 9	5. 5	
CR	910	908	6 2 9	1011	
V,0/V10	1.38	1. 37	1.40	1. 28	
保持率HR	97.0	95.9	95.2	97.1	

【0056】実施例7

実施例6において、押圧に際し、重ね合わせた基板60、61を40℃に加熱しながらゆっくりと押圧を行い、気泡が抜けた時点で25℃(初期温度)に温度を降下し、光照射を行うことを特徴とするものである。これによって、気泡のない液晶表示素子を実施例6よりさらに歩留まり良く作製再現できた。なお、特性評価には変わりがなかった。この構成を実施例1、3に適用してもよい。

【0057】実施例8

実施例6において、組成物の滴下時と基板重ね合わせ時の基板温度を15℃に制御し、組成物が拡散し難いようにし、基板押圧の開始時より25℃に温度を上昇させ、25℃で一定となった後、光照射した。これによって、実施例7よりもさらに気泡のない均一な液晶表示素子を歩留まり良く作製再現できた。

【0058】なお、各実施例で使用した組成物に限定されるものではなく、組成物を以下のように変えても同様の結果を得ることができる。

① モノマーとして2-エチルヘキシルアクリレート(ナカライテスク(株)製)3.0wt%、2-ヒドロキシエチルアクリレート(ナカライテスク(株)製)9.0wt%、ネオペンチルグリコールジアクリレートであるKAYARAD MANDA(日本化薬(株)製)2.48wt%、オリゴマーとしてEO変性ビスフェノールAジアクリレートであるKAYARAD R-551 (日本化薬(株)製)5.36wt%、光硬化開始剤とし

てベンジルジメチルケタールであるイルガキュア651 (日本チバガイギー(株)製)0.16wt% からなる光重合 性材料と、液晶材料として塩素系液晶 T L 205 〔 N-I p oint=87 ℃, n_e=1.744, n_e=1.527〕(メルク・ジャ パン(株)製)80.0wt%を混合して組成物とした。

【0059】② プレポリマー材料として2-エチルへキシルアクリレート(ナカライテスク(株)製)17.55wt%、アクリル酸4-ヒドロキシブチルであるアクリエステル4HBA(三菱レイヨン(株)製)0.44wt%、メタクリル酸2-サクシノロイルオキシエチルであるアクリエステルSA(三菱レイヨン(株)製)0.20wt%、KAYARADTPGDA(日本化薬(株)製)1.11wt%、光硬化開始剤として2-ヒドロキシー2-メチルー1-フェニルプロパンー1-オンであるダロキュアー1173(メルク社製)0.2wt%からなる光重合性材料と、液晶材料としてTL205 [N-Ipoint=87℃、n_e=1.744、n_o=1.527〕(メルク・ジャパン(株)製)80.5wt%を混合して組成物とした。

【0060】③ ②において、プレボリマー成分を同じくし、プレボリマー中の成分割合も同じくし、液晶材料のみをTL205からTL213とし、液晶割合を77wt%とした場合も、同傾向を示し、さらに特性が良くなった。

● モノマー材料として2-エチルヘキシルアクリレート (ナカライテスク(株)製)21.5wt%、オリゴマー材料 としてビスコート#3700(大阪有機化学工業(株)製)1.3wt%、光硬化開始剤としてイルガキュア1700(日本チ バガイギー (株) 製) 0.1 wt%、液晶材料としてTL213 を使用した。この場合、実施例よりもさらに駆動電圧を下げることができた。

【0061】シール材に関しても、各実施例に示すものに限定されるものではなく、エポキシエステル300A(共栄社油脂化学工業(株)製)に2wt% ダロキュア1173(メルク社製)を含ませた20℃粘度約10万cpsのものや、M-1200(東亞合成化学工業(株)製)に2wt% ダロキュア1173(メルク社製)を含ませた20℃粘度約14万cpsのものや、アロニックスUV-3033(東亞合成化学工業(株)製)の20℃粘度約25000cpsのものを使用しても、同様の結果を得ることができた。しかし、粘度が20℃において20000cpsに満たないシール材は重ね合わせ時の基板位置ずれが起き易く、作製再現性を落とす結果となることもわかった。これより、シール材は20℃において粘度20000cps以上のものを使用すれば、表記の材料に限定されず、再現良く、所望の位置で基板貼り合わせができるものと考えられる。

【0062】UVランプに関しても、各実施例に示すものに限定されるものではなく、超高圧水銀ランプIML-3000((株)オーク製作所製)のものを使用すると、 V_{90} / V_{10} がより一層小さくなり、急峻な素子が得られた。また、ウシオ電機(株)製ランプUVL-6000-0を使用しても、実施例において、液晶表示素子の周辺を高分子樹脂で封口してもよい。素子内には紫外線が照射されないようにマスクをし、UV樹脂をパネル周辺に施し、組成物を封口する。例えば、ロックタイト352A(日本ロックタイト(株)製)をUV(350nm)55mW/cm²,90秒照射により硬化させる。その結果、電気光学特性はほとんど変わらなかったが、素子の寿命が延びることがわかった。【0063】

【発明の効果】請求項1の液晶表示素子の製造方法によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下して重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。したがって、ムラなく、回り込み等による気泡の発生を回避でき、短時間で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く製造することができる。また、押圧解除後でも、均一セル厚を保ち、気泡が混入することもなく、均一なセル厚の液晶表示素子が得られる。さらに、シール部がなく、製造工程を削減できる。

【0064】請求項2~5の液晶表示素子の製造方法によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、シール材を塗布して重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けず

に製造できる。したがって、ムラなく、回り込み等による気泡の発生を回避でき、短時間で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く製造することができる。また、押圧解除後でも、均一セル厚を保ち、気泡が混入することもなく、均一なセル厚の液晶表示素子が得られる。

【0065】請求項3の液晶表示素子の製造方法によると、シール材が光重合性樹脂材料からなるので、光照射により、組成物を硬化する際に、シール材も同時に硬化することができ、工程数を削減できる。請求項6の液晶表示素子の製造方法によると、シール材を2重に施すことで、一対の基板の位置ずれを小さくすることができる。

【0066】請求項7の液晶表示素子の製造方法によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、位置調整手段により一対の基板を位置調整しながら重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。したがって、ムラなく、回り込み等による気泡の発生を回避でき、短時間で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く製造することができる。また、押圧解除後でも、均一セル厚を保ち、気泡が混入することもなく、均一なセル厚の液晶表示素子が得られる。

【0067】請求項8の液晶表示素子の製造方法によると、基板を押圧する際に加熱することで、気泡を抜くことができ、気泡のない液晶表示素子を得ることができる。請求項9の液晶表示素子の製造方法によると、透光性を有した基板側から、1000nm以上の波長光と330nm以下の速長光が、照射光量の1%以下の量である光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。したがって、ムラなく、回り込み等による気泡の発生を回避でき、短時間で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く製造することができる。

【0068】請求項10,11の液晶表示素子の製造装置によると、少なくとも一方が透光性を有した一対の基板の一方に、液晶材料と光重合性樹脂材料の組成物を滴下し、シール材を塗布して重ね合わせ、透光性を有した基板側から光を照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。したがって、ムラなく、回り込み等による気泡の発生を回避でき、短時間で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く製造することができる。また、押圧解除後でも、均一セル厚を保ち、気泡が混入することもなく、均一なセル厚の液晶表示素子が得られる。

【0069】請求項12の液晶表示素子の製造装置によると、恒温槽で吸着された一対の基板のうち下側の恒温

槽に吸着された基板上にノズルより組成物を滴下し、恒温槽を移動し位置調整手段にて重ね合わせ位置を調整しながら一対の基板を重ね合わせ、さらに光照射することにより、液晶表示素子が得られ、常圧下で、かつ基板の形状や濡れ性の影響を受けずに製造できる。したがって、ムラなく、回り込み等による気泡の発生を回避でき、短時間で、均一な高分子分散型液晶表示素子を迅速に再現良く製造することができる。また、押圧解除後でも、均一セル厚を保ち、気泡が混入することもなく、均一なセル厚の液晶表示素子が得られる。

【0070】この結果、本発明の液晶表示素子を表示素子として用いる場合、薄膜トランジスタ(TFT)との組み合わせによりアクティブマトリクス駆動させることにより、高い表示性能が得られる。また、本発明の液晶表示素子を投写光学系と組み合わせることにより、優れた表示性能の投写型ディスプレイが実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施の形態における液晶表示 素子の製造工程の概略断面図である。

【図2】この発明の第1の実施の形態における液晶表示素子の製造装置の概略斜視図である。

【図3】この発明の第1の実施の形態における液晶表示

素子の製造装置の部分拡大斜視図である。

【図4】この発明の第2の実施の形態における液晶表示 素子の製造工程の概略断面図である。

【図5】この発明の第3の実施の形態における液晶表示 素子の製造装置の概略斜視図である。

【図6】液晶表示素子の特性評価用電圧保持率測定波形図である。

【符号の説明】

1, 2, 41, 42, 60, 61 基板

7.8.39,40 シール材

10,48 組成物

11,37,38 排出口

P, P' パネル

20 パネル固定治具

21,57,58 ランプ

23 光透過性フィルムシート

24 緩衝材

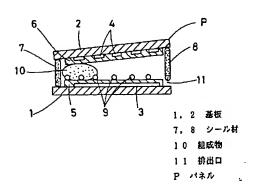
25 光拡散媒体

50,51 恒温槽

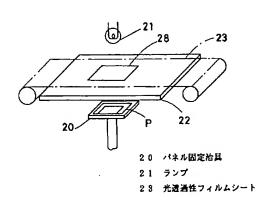
54 ノズル

55 CCD(位置調整手段)









【図4】

